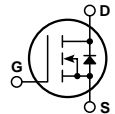


LINEAR MOSFET

Linear Mosfets are optimized for applications operating in the Linear region where concurrent high voltage and high current can occur at near DC conditions (>100 msec).



- Higher FBSOA
- Popular SOT-227 Package
- Higher Power Dissipation



MAXIMUM RATINGS

 All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APL502J	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	500	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	52	Amps
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	208	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	± 30	Volts
V_{GSM}	Gate-Source Voltage Transient	± 40	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	568	Watts
	Linear Derating Factor	4.55	W/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ^① (Repetitive and Non-Repetitive)	52	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ^①	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^④	3000	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions / Part Number	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$)	500			Volts
$I_{D(ON)}$	On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_{D(ON)} \times R_{DS(ON)}$ Max, $V_{GS} = 12V$)	52			Amps
$R_{DS(ON)}$	Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 12V, 26A$)			0.09	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			± 100	nA
$V_{GS(TH)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$)	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1\text{ MHz}$		7600	9000	pF
C_{oss}	Output Capacitance			1280	1810	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			620	930	
$t_d(\text{on})$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = 52A @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6\Omega$		13	26	ns
t_r	Rise Time			24	48	
$t_d(\text{off})$	Turn-off Delay Time			58	87	
t_f	Fall Time			14	17	

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			.22	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	
$V_{Isolation}$	RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform From Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			Volts
Torque	Maximum Torque for Device Mounting Screws and Electrical Terminations.			10	lb•in

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
 - ② Pulse Test: Pulse width < 380 μS , Duty Cycle < 2%
 - ③ See MIL-STD-750 Method 3471
 - ④ Starting $T_j = +25^\circ C$, $L = 2.22mH$, $R_G = 25\Omega$, Peak $I_L = 52A$
- APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.**

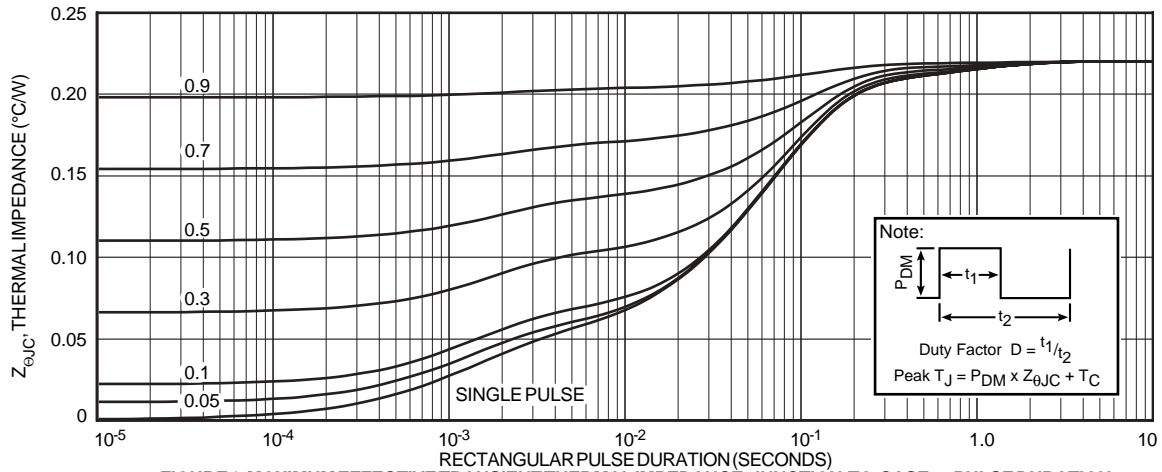


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

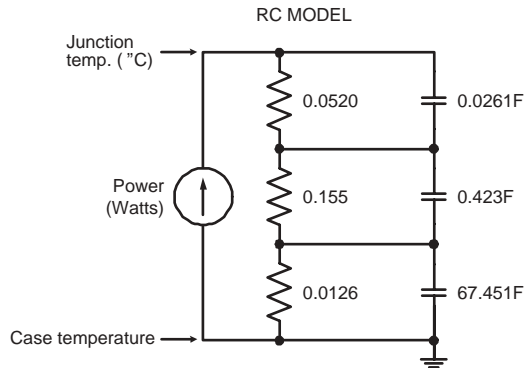
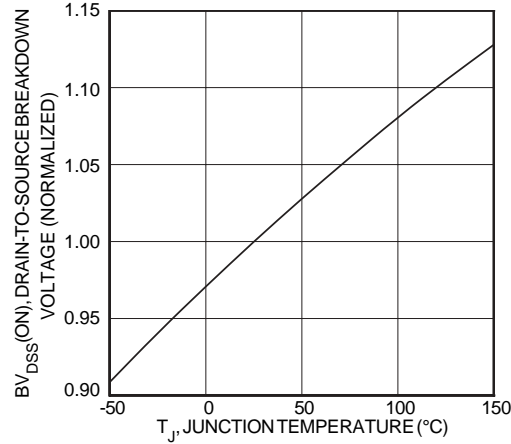
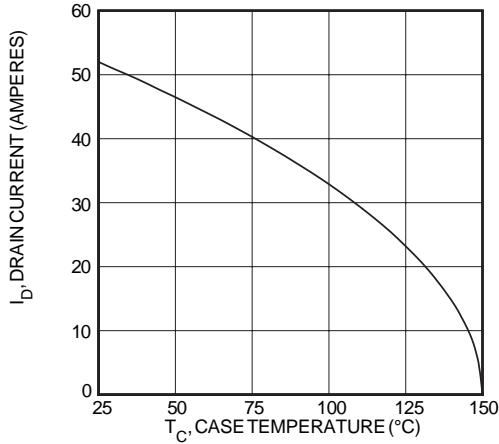
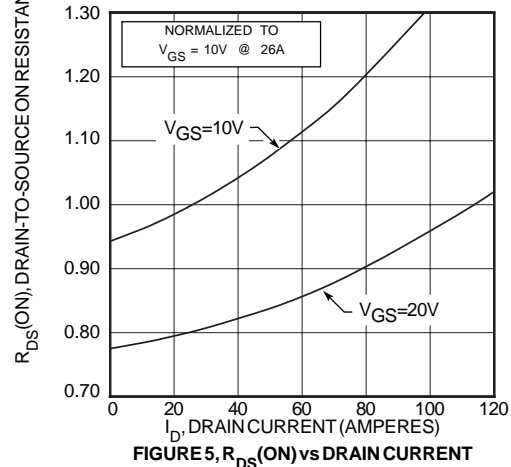
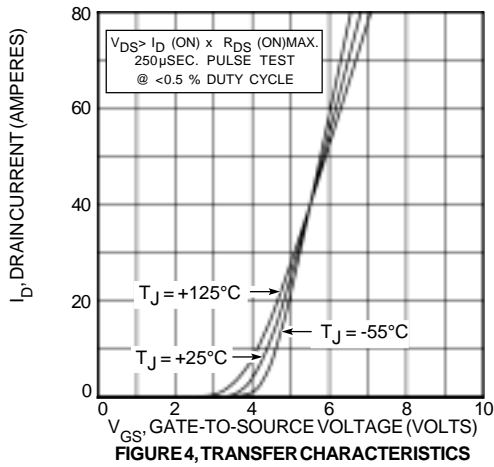
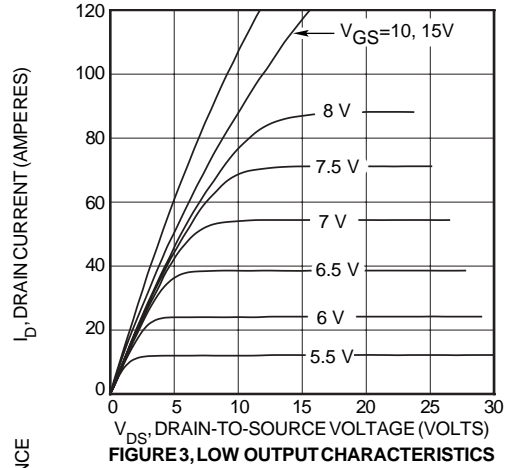
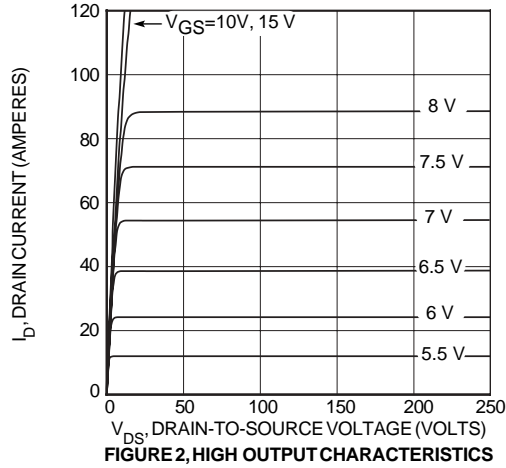


FIGURE 1a, TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

Typical Performance Curves

APL502J



Typical Performance Curves

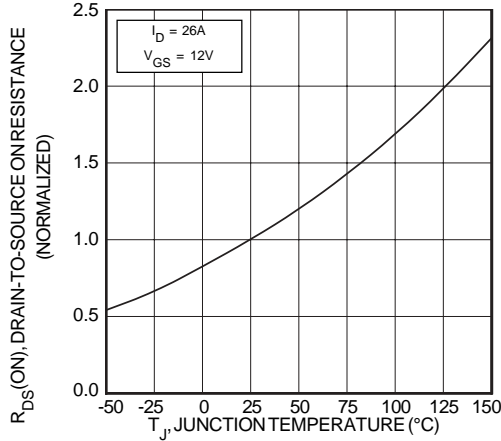


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

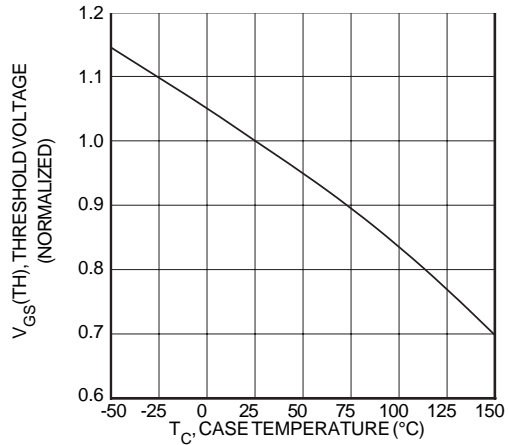


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs. TEMPERATURE

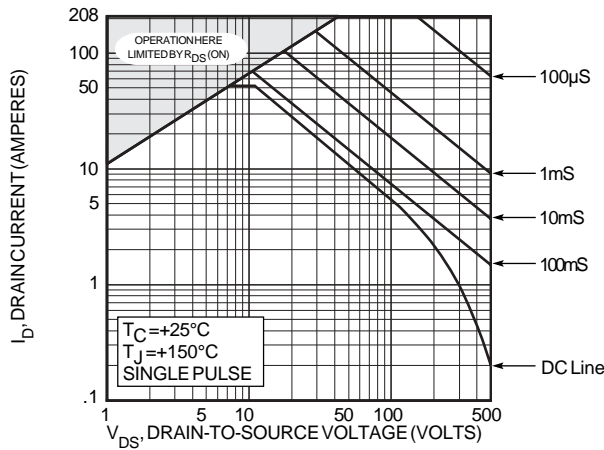


FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA

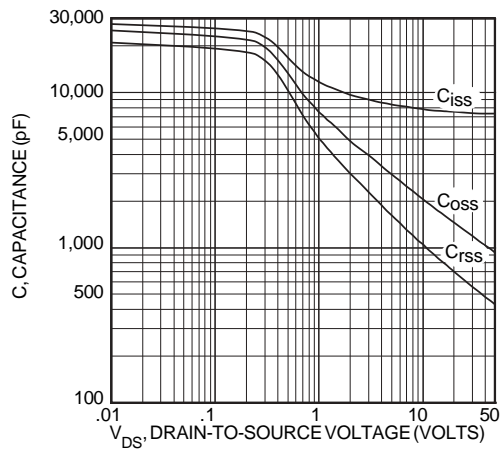
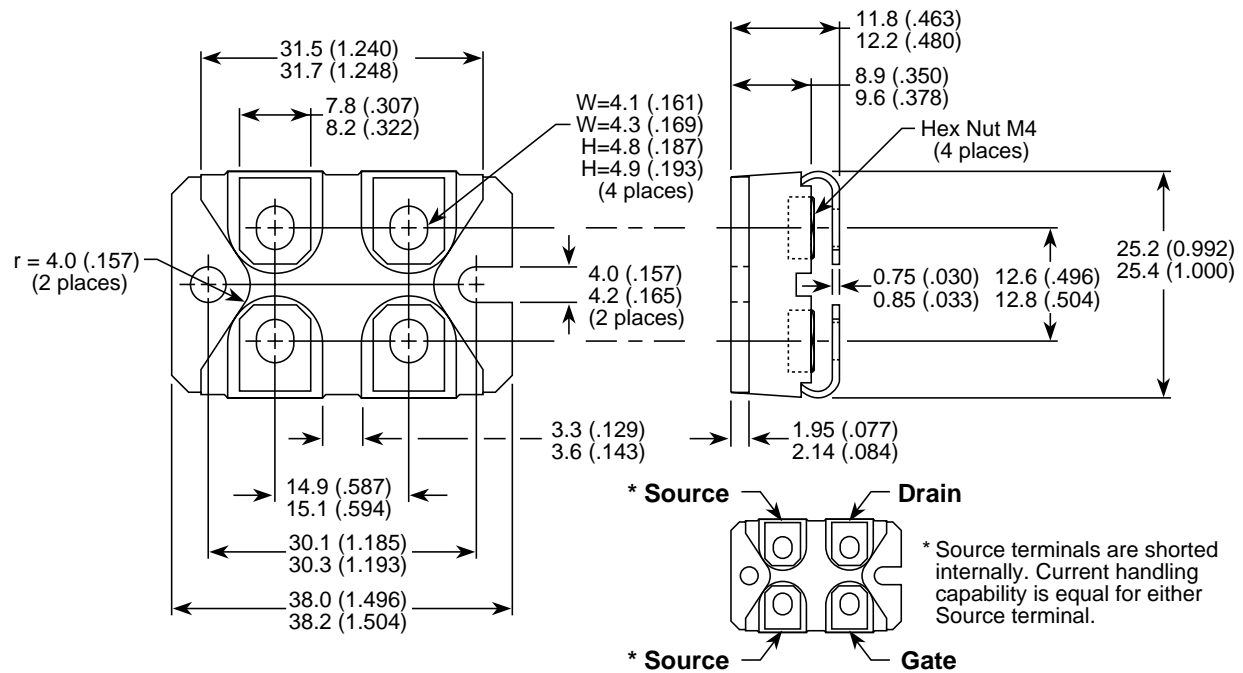


FIGURE 11, CAPACITANCE vs. DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9